

平成 29 年 11 月 24 日

各 位

(一社) 日本溶射学会  
研究・企画委員長 桑嶋 孝幸  
西日本支部長 足立 振一郎

平成 29 年度 (一社) 日本溶射学会溶射技術基礎セミナーのご案内

平素より学会活動にご協力を賜り、ありがとうございます。昨年度に続き、溶射技術に関連する溶射技術基礎セミナーを開催いたします。今回は粉末に関する内容で、溶射技術の基礎を学ぶ機会としてはもちろんのこと、ご経験のある方にとっても理解を深められる内容です。セミナーの後には情報交流会（講師参加）も企画しております。皆様のご参加をお待ち申し上げます。

記

1. 日時：平成 30 年 1 月 23 日（火）講演会 13：30～16：50，情報交流会 17：10～19：10
2. 場所：大阪産業大学 梅田サテライトキャンパス（JR 大阪駅より徒歩約 5 分）  
大阪市北区梅田 1-1-3 大阪駅前第 3 ビル 19F TEL：06(6442)5522
3. プログラム  
13：00～ 受付  
13：30～13：35 開会の挨拶  
13：35～16：35 講演会  
13:35～15:05 ①「金属粉末の製法と溶射用金属粉末」  
講師：福田金属箔粉工業(株) 技術本部 研究開発部 乙部 勝則 氏  
15:05～15:15 休 憩  
15:15～16:45 ②「サーメット、セラミックス粉末の製造方法と粉末特性が  
皮膜物性に与える影響について」  
講師：(株)フジミインコーポレーテッド 溶射材事業部 伊部 博之 氏  
16:45～16:50 閉会の挨拶  
17：10～19：10 情報交流会（会場：スカイダイニング&バーラウンジトップサーティ  
大阪市北区梅田 1-9-20 大阪マルビル 30F）
4. 参加費 講演会：2,000 円（学生：無料），情報交流会：5,000 円
5. 申込み方法（定員 70 名、先着順。〆切：1/17）
  - ・①氏名，②所属，③住所・電話番号，④会員種別（会員、非会員、学生），⑤情報交流会参加の有無を記載の上、電子メールにてお送り下さい。
  - ・メールのタイトルは「溶射学会基礎セミナー参加申込み」として下さい。
  - ・定員に達した場合、同一会社から複数名参加の場合、調整させていただくことがあります。
  - ・申込み先：大阪教育大学 成田一人 E-mail: ixnrt@cc.osaka-kyoiku.ac.jp